

ROHM Solution Simulator

DC/DCコンバータ BD9G500EFJ-LA 熱シミュレーション

このドキュメントは、DC/DCコンバータ BD9G500EFJ-LA の電気シミュレーションと、ショットキーバリアダイオード(SBD : RB088BM100TL)を含むデバイスの温度シミュレーションを同時に実行することが可能なシミュレーション環境の紹介と、その使用方法について説明しています。コンポーネントのパラメータを変更することで、さまざまな条件でシミュレーションが可能です。

1 シミュレーション回路

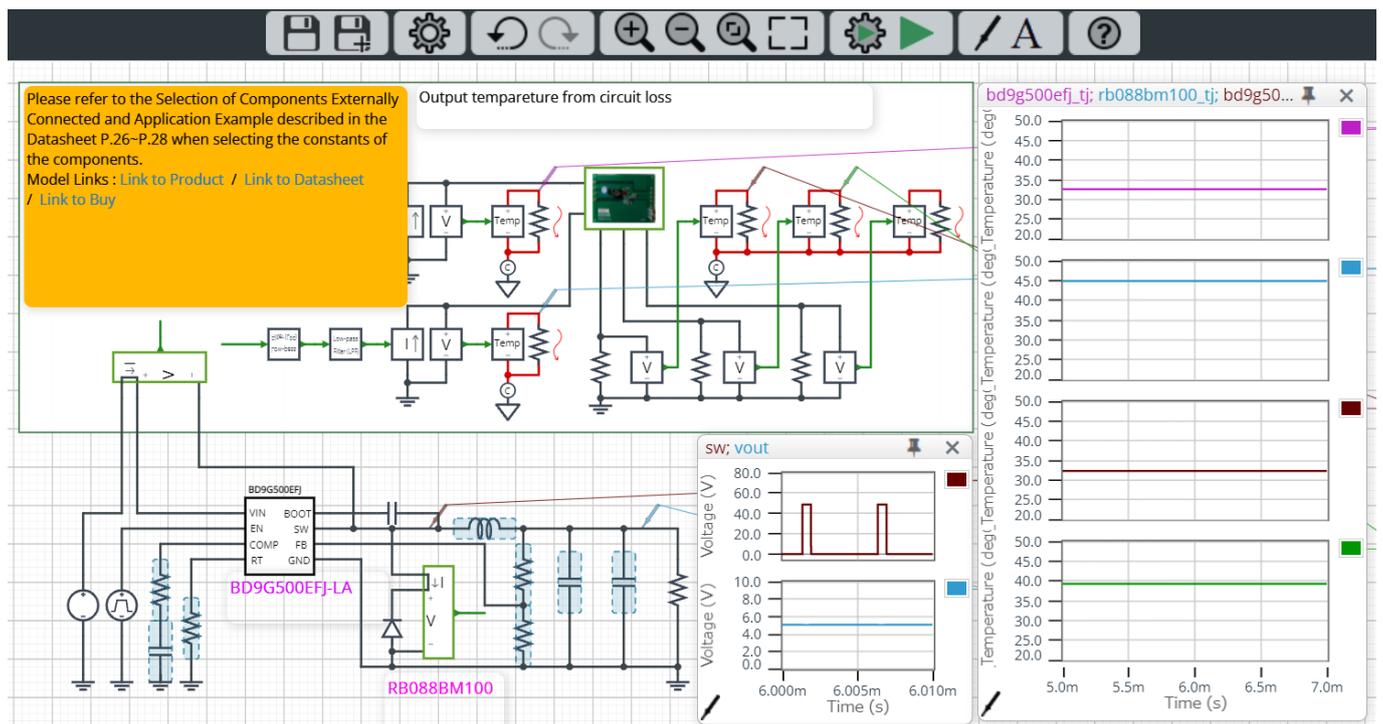


Figure 1. シミュレーション回路 (BD9G500EFJ-LA)

Figure 1 における緑色の線に囲まれている部分は熱シミュレーション回路、それ以外は電気シミュレーション回路を表しています。

この電気回路は、BD9G500EFJ-LA を使用した最大 5A の電流が出力可能な 1ch 降圧 DC/DC コンバータのアプリケーション回路です。

熱シミュレーション回路は、電気シミュレーションで算出したデバイスの損失および SBD の損失を熱シミュレーションモデルへ入力し、IC と SBD の温度を算出します。

2 シミュレーションの方法

シミュレーション時間や収束オプションなどのシミュレーション設定は、Figure 2 に示す “Simulation Settings” から設定可能で、Table 1 はシミュレーションの初期設定を示しています。

シミュレーションの収束に問題がある場合は、詳細オプションを変更して解決することができます。電気回路のシミュレーション温度と各種パラメータは、“Manual Options” で定義されています。

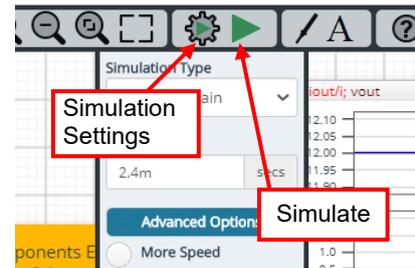


Figure 2. Simulation Settings と実行

Table 1. Simulation settings の初期値

パラメータ	初期値	備考
Simulation Type	Time-Domain	シミュレーションタイプは変更しないでください
End time	7 msecs	
Advanced Options	More Speed	
Manual Options	.PARAM ...	詳細は Table 2 を参照

3 シミュレーション条件

3.1 パラメータの定義

Figure 3 の青色で示したコンポーネントは、シミュレーション条件を設定する必要があるため、マニュアルオプションでパラメータを定義しています。Table 2 に、各パラメータの初期値を示します。これらの値は、Figure 4 に示すようにシミュレーション設定の “Manual Options” にテキストボックスに書き込みます。

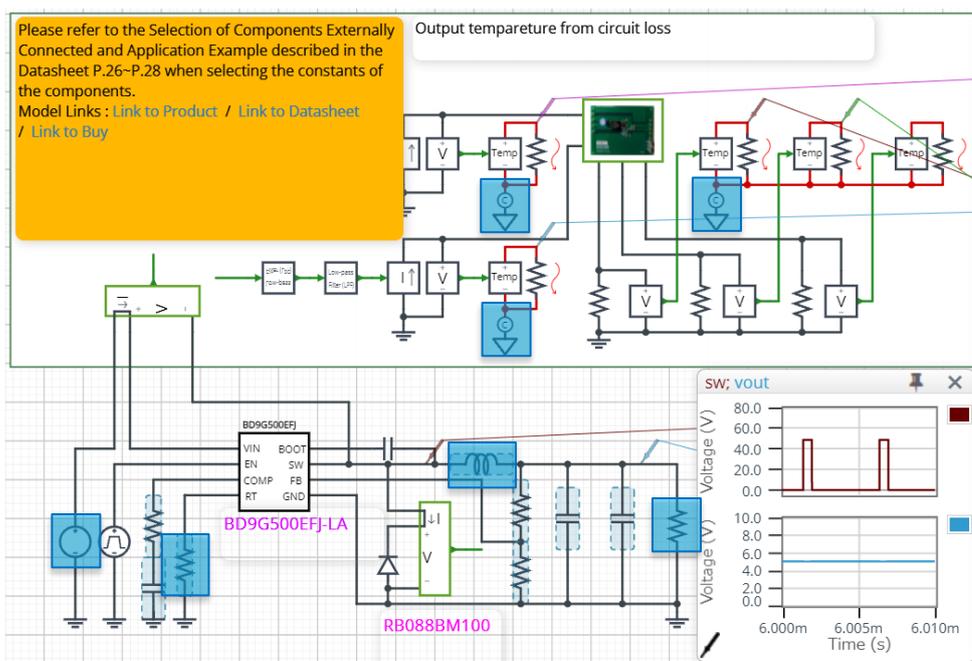


Figure 3. コンポーネントのパラメータ定義

Table 2. シミュレーション条件

パラメータ	変数名	初期値	単位	説明
Temperature	Ta	25	°C	周囲環境温度
Voltage	V_VIN	48	V	入力電圧 7~76Vの範囲で設定
Voltage	V_VOUT	5	V	出力電圧 1V~(0.97×V_VIN)の範囲で設定
Current	I_IOUT	1	A	出力電流 5A(MAX)
Inductance	L_PRM	33	μH	平滑用インダクタ

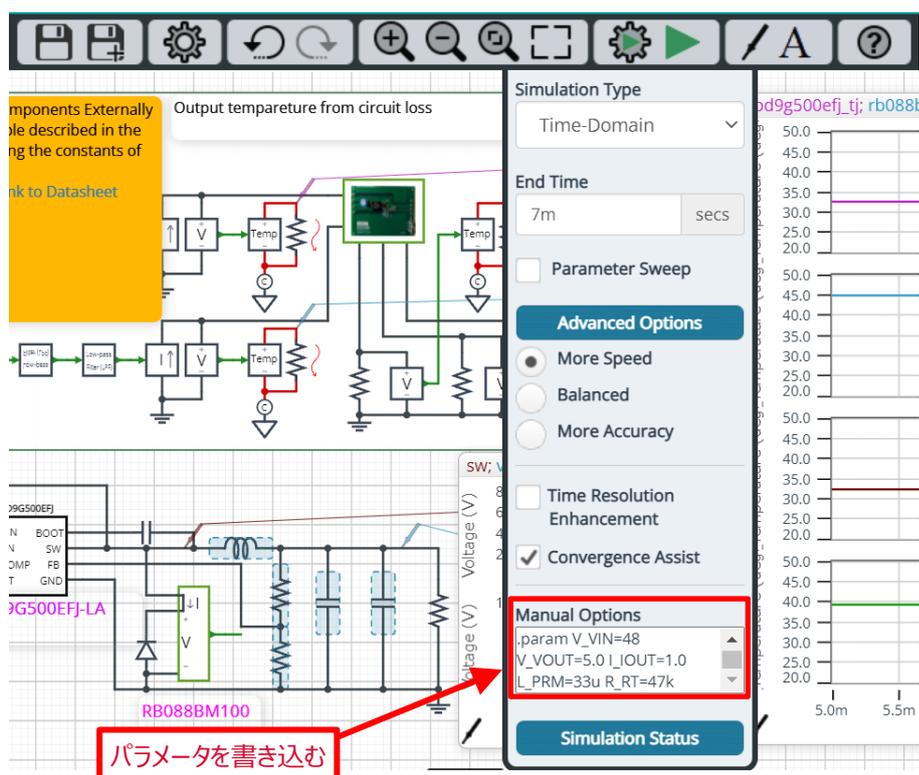


Figure 4. パラメータの定義

3.2 コンポーネント定数設定

スイッチング周波数、出力 LC フィルタ定数、出力電圧などの設定方法は、データシートの“アプリケーション部品選定方法”を参照してください。

[BD9G500EFJ-LA Data sheet](#)

3.3 熱回路

Figure 5 の“BD9G500EFJ_LA” シンボルは、BD9G500EFJ-LA の熱シミュレーションモデルです。Figure. 5 の赤色配線のノードでジャンクション、モールド表面、FIN 表面温度が確認できます。各ノードの詳細を Table 3 に示します。

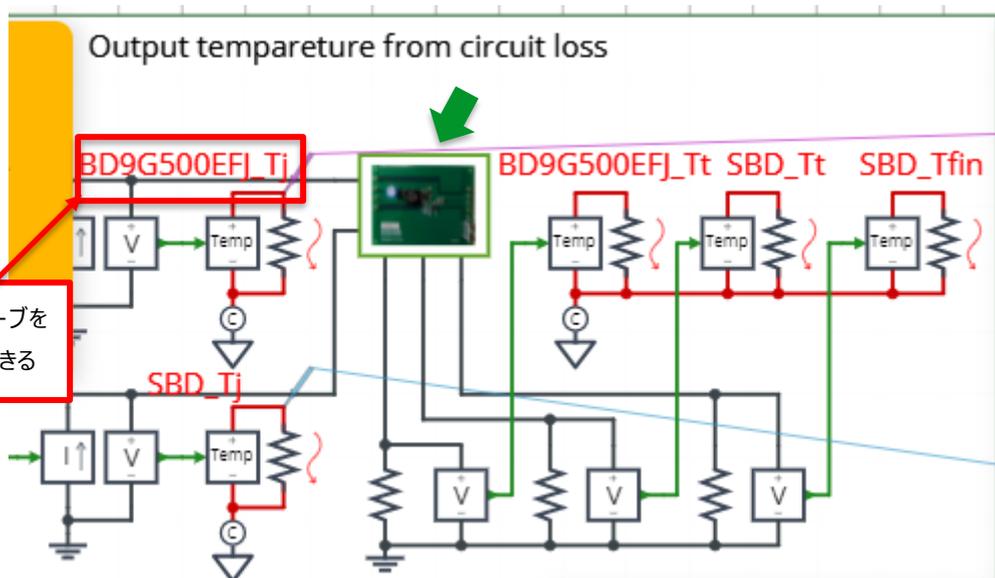


Figure 5. BD9G500EFJ-LA 熱シミュレーションモデル

Table 3. Figure 5.のノード説明

ノード名	説明
BD9G500EFJ_Tj	BD9G500EFJ-LA のジャンクション温度をモニターする
SBD_Tj	RB088BM100 のジャンクション温度をモニターする
BD9G500EFJ_Tt	BD9G500EFJ-LA の上面中心温度をモニターする
SBD_Tt	RB088BM100 の上面中心温度をモニターする
SBD_Tfin	RB088BM100 の FIN 中心温度をモニターする

3.4 熱シミュレーションモデルを選択

熱シミュレーションモデルは Table 4 に示すコンポーネントが用意されており、その中から選択できます。Figure 6 に選択方法を示します。まず、BD9G500EFJ-LA コンポーネント上でマウスを右クリックし、“Properties” を選択します。“Property Editor” の “SpiceLib Part” 値を Table 4 から選択した値に設定することで熱シミュレーションモデルが変更されます。

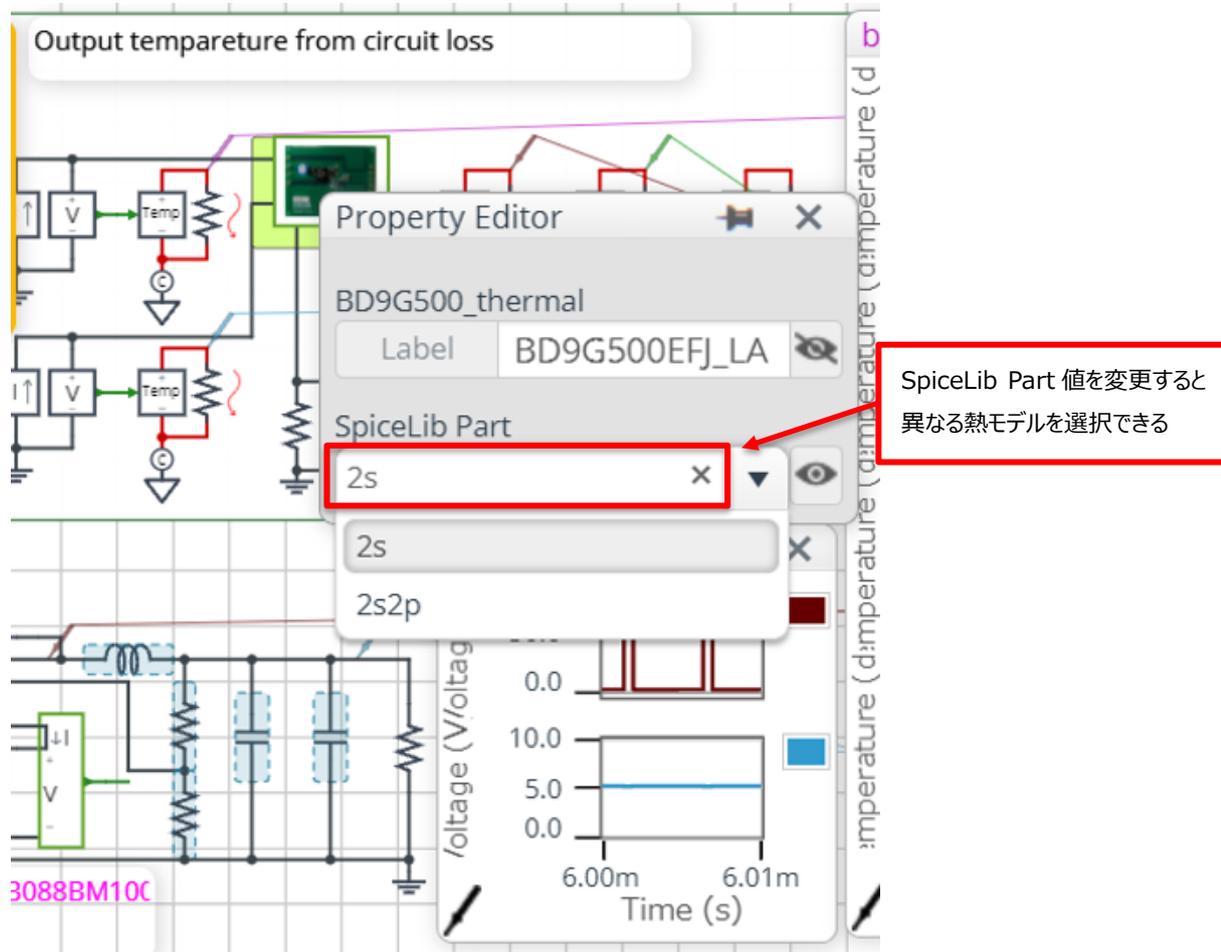


Figure 6. 熱シミュレーションモデルの選択方法

Table 4. 選択可能なコンポーネントリスト

コンポーネント名	SpiceLib Part 値	説明
BD9G500EFJ-LA	2s	2層基板の熱シミュレーションモデル
	2s2p	4層基板の熱シミュレーションモデル

基板の詳細は、7 ページ「参考：BD9G500EFJ-LA 熱シミュレーションモデルについて」を参照してください。

4 関連文書へのリンク

4.1 製品

[BD9G500EFJ-LA](#)

[RB088BM100](#)

4.2 ユーザーズガイド

[1ch 降圧スイッチングレギュレータ BD9G500EFJ-LA EVK User's Guide](#)

参考 : BD9G500EFJ-LA 熱シミュレーションモデルについて

熱シミュレーションモデル作成に使用した 3D モデルのイメージを Figure A に示します。また構造情報を Table A に示します。

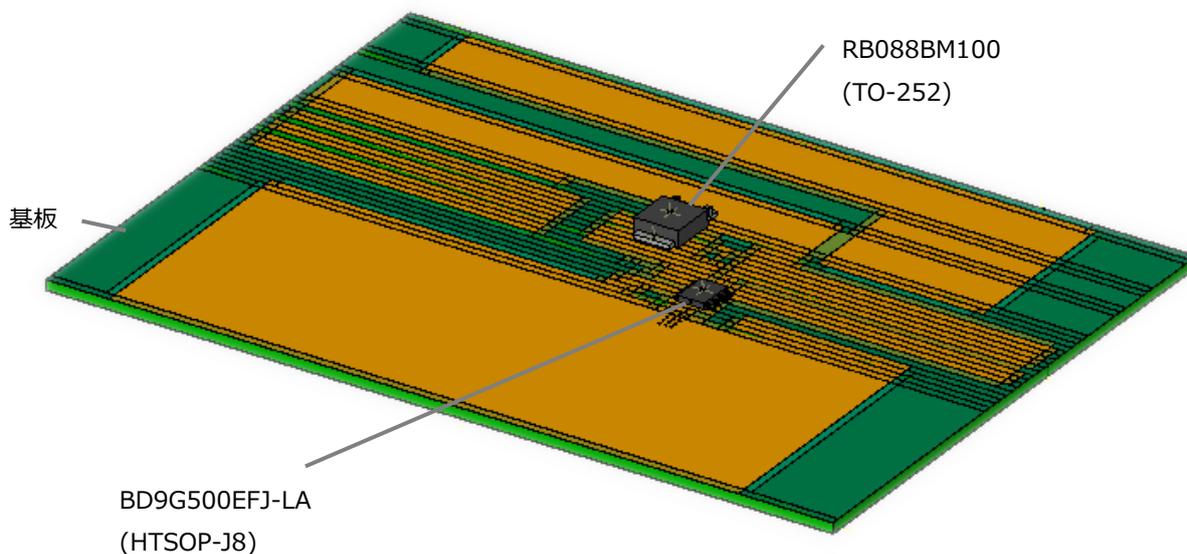


Figure A. BD9G500EFJ-LA 3D イメージ

Table A. 構造情報

構造部位	説明
基板外形寸法	114.3mm × 76.2mm, t=1.6mm
基板材料	FR-4
レイアウトパターン	「1ch 降圧スイッチングレギュレータ BD9G500EFJ-LA EVK User's Guide」参照
2層基板 層構成	Top Layer : 70 μ m (2oz) Bottom Layer : 70 μ m (2oz)
4層基板 層構成	Top Layer : 70 μ m (2oz) Middle1 & Middle2 Layer : 35 μ m (1oz) Bottom Layer : 70 μ m (2oz)

ご 注 意

- 1) 本資料の記載内容は改良などのため予告なく変更することがあります。
- 2) 本資料に記載されている内容は製品のご紹介資料です。ご使用に際しては、別途最新の仕様書を必ずご請求のうえ、ご確認ください。
- 3) ロームは常に品質・信頼性の向上に取り組んでおりますが、半導体製品は種々の要因で故障・誤作動する可能性があります。
万が一、本製品が故障・誤作動した場合であっても、その影響により人身事故、火災損害等が起こらないようご使用機器でのディレーティング、冗長設計、延焼防止、バックアップ、フェイルセーフ等の安全確保をお願いします。定格を超えたご使用や使用上の注意書が守られていない場合、いかなる責任もロームは負うものではありません。
- 4) 本資料に記載されております応用回路例やその定数などの情報につきましては、本製品の標準的な動作や使い方を説明するものです。
したがって、量産設計をされる場合には、外部諸条件を考慮していただきますようお願いいたします。
- 5) 本資料に記載されております技術情報は、製品の代表的動作および応用回路例などを示したものであり、ロームまたは他社の知的財産権その他のあらゆる権利について明示的にも黙示的にも、その実施または利用を許諾するものではありません。上記技術情報の使用に起因して紛争が発生した場合、ロームはその責任を負うものではありません。
- 6) 本資料に掲載されております製品は、耐放射線設計はなされていません。
- 7) 本製品を下記のような特に高い信頼性が要求される機器等に使用される際には、ロームへ必ずご連絡の上、承諾を得てください。
・輸送機器（車載、船舶、鉄道など）、幹線用通信機器、交通信号機器、防災・防犯装置、安全確保のための装置、医療機器、サーバー、太陽電池、送電システム
- 8) 本製品を極めて高い信頼性を要求される下記のような機器等には、使用しないでください。
・航空宇宙機器、原子力制御機器、海底中継機器
- 9) 本資料の記載に従わないために生じたいかなる事故、損害もロームはその責任を負うものではありません。
- 10) 本資料に記載されております情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、万が一、当該情報の誤り・誤植に起因する損害がお客様に生じた場合においても、ロームはその責任を負うものではありません。
- 11) 本製品のご使用に際しては、RoHS 指令など適用される環境関連法令を遵守の上ご使用ください。
お客様がかかる法令を順守しないことにより生じた損害に関して、ロームは一切の責任を負いません。
本製品の RoHS 適合性などの詳細につきましては、セールス・オフィスまでお問合せください。
- 12) 本製品および本資料に記載の技術を輸出又は国外へ提供する際には、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」など適用される輸出関連法令を遵守し、それらの定めにしたがって必要な手続を行ってください。
- 13) 本資料の一部または全部をロームの許可なく、転載・複写することを堅くお断りします。



ローム製品のご検討ありがとうございます。
より詳しい資料やカタログなどご用意しておりますので、お問合せください。

ROHM Customer Support System

<https://www.rohm.co.jp/contact/>